**コンポジットハイウェイコンソーシアムブース～SAMPE JAPAN先端材料技術展2018**

**パネル展示（10月17日～19日）　申込書　　　　　　　　【締切；８月１０日（金）】**

※下記にご記入の上、E-mail（[senryaku@nisri.jp](mailto:senryaku@nisri.jp)）またはFAX（052-211-6224）にてお申込みください。

|  |  |
| --- | --- |
| 会社名 |  |
| 担当者 | 所属部署・役職  氏名 |
| 連絡先 | 電話番号  メールアドレス |
| 展示内容 | 展示概要（※展示内容の概要を記載ください） |
| 製品・技術説明会 | □　プレゼンを希望する　　　　　　　□　希望しない |
| ブースの希望  （該当項にチェック） | □　パネル展示のみ　　　　　　　□　パネル展示＋案内パンフ等  □　パネル展示＋案内パンフ等＋サンプル品  　　（サンプル品のサイズ幅×奥行×高さ：　　　　　　　　　　　　　　　） |
| ブース基本構成 | ・バックパネル　幅１,000mm×高さ2,400ｍｍ  ・テーブル　　　 幅900ｍｍ×奥行495ｍｍ×高さ900ｍｍ  ・社名板　幅900mm×高さ200mm　※事務局にて手配  （記載名称：　　　　　　　　　　　　　　　　　　）（ロゴ記載は致しません） |
|  | |

|  |
| --- |
| 問合せ先：公益財団法人名古屋産業科学研究所  E-mail：[senryaku@nisri.jp](mailto:senryaku@nisri.jp)　担当：渡辺、服部、松尾  FAX：052-211-6224　TEL：052-223-6639 |